证券代码: 300308 证券简称: 中际旭创

中际旭创股份有限公司投资者关系活动记录表

编号: 2025-009

	证券; Morgan Stanley; 摩根大通; 高盛证券; 友邦保险; 花旗集
	团; 贝莱德集团; 野村证券; 招银国际资管; 花旗环球; 法国巴黎銀行
	资管, 社保基金理事会; 路博迈; 源信资产; 摩根资产管理; 润晖投
	资; 邦德资产
时间	2025年10月30日(星期四)20:00—21:00
地点	/
上市公司接	公司副总裁、财务总监 王晓丽女士
待人员姓名	公司副总裁、董事会秘书 王军先生
	一、公司高管对 2025 年前三季度的主要财务指标进行解读
	2025Q3 单季度,公司营业收入 102.16 亿元,单季度毛利率 43%,
	主要得益于光模块产品结构优化和降本增效;合并净利润 33.27 亿元,
	环比提升30.38%,主要得益于收入和毛利率的提升。同期归母净利润
	31.37亿元,环比增长显著。扣非归母净利润 31.08亿元,非经常项目
	主要是投资理财收益等。整体来看,今年各季度利润率呈现环比增长趋
	势,现金流和资产负债等各项指标均表现较好。
投资者关系	二、公司高管对 2025 年前三季度经营情况进行解读
活动主要	今年以来,行业需求快速增长,海外大客户持续上调资本开支指
内容介绍	引,增加 AI 数据中心的建设规划,提出了对 2025-2026 年光模块的明
	确需求指引。伴随 AI 算力需求的持续增长,光模块行业保持高景气度
	和高确定性,预计 2026 年仍将保持较好的行业增长趋势。
	从产品角度来看,今年一季度起 800G 订单需求持续释放,出货量
	保持季度环比增长,硅光比例和良率也都在不断提升。因此,过去几个
	 季度营收和毛利都保持了不错的环比增长,预计后续 800G 出货量仍将

继续保持增长。今年三季度,重点客户开始部署 1.6T 并持续增加订

单,未来几个季度 1.6T 出货量有望持续增长;预计 2026-2027 年其他重

点客户也将大规模部署 1.6T。公司在研发和市场导入方面做了充分准

备,把握了1.6T的市场先机。

随着客户需求和订单旺盛,公司积极准备芯片等核心物料、扩建国内和海外产能,为2026-2027年的大规模订单交付做好相应准备。

三、投资者问答环节

- O1: 1.6T 产品上量后毛利率是否仍有上行空间?
- A1: 毛利率有望进一步提升,主要由几个因素贡献: (1)产品结构优化,800G、1.6T等高端产品需求增长,收入占比持续提升。 (2) 硅光方案得到重点客户的认可与验证通过,800G和1.6T产品中硅光比例有望持续提升。 (3) 良率保持增长。
- Q2: 三季度在建工程增长显著,从此前的1亿增至近10亿,是否由于产能扩张准备?
- **A2**: 在建工程增长主要是由于扩产投入,包含厂房扩建与设备部署。其中,设备主要为待安装设备,周转率较快;基建需达到使用条件才转固定资产,周期较长。现有在建工程或不足以匹配明年订单需求,产能仍存在一定程度的紧张,后续会持续追加投入。
 - O3: 海外扩产在人员招聘、物料设备准备上是否比国内更困难?
- **A3**:公司在物料和人员方面已提前规划配套保障和提前锁定资源,但因订单需求增长较快,物料和人员需求预期也在不断上调,公司会持续努力应对需求。
- Q4: 上游核心物料环节中,哪类物料的紧缺程度最高? 紧缺情况何时有望缓解?
- **A4:**目前光芯片的紧张程度相对较高,主要由于需求增长非常迅速。公司通过提前规划和下单较好的锁定了原材料,同时供应商也在积极支持。
- Q5: Q3 有效税率 15.8% 较以往季度略高,是否受季节性或税收结构影响?

A5: Q3 单季度税率较高,主要由于计提"支柱二"相关所得税。 "支柱二"是 OECD 推行的避免低税率竞争政策,要求相关税收优惠 国家的基准税率拉至 15%。公司在东南亚的主体原先享受税收优惠,目 前海外主体所在国已立法加入该体系,虽然实施细则未明确,但基于谨 慎原则,公司计提了相关所得税。后续若"支柱二"推迟或税收政策调 整,已计提税额可以冲回。若政策没有变化,未来每个季度仍应持续计 提。

Q6: 明年是否存在人工方面的短缺风险?

A6: 目前没有看到人工方面的短缺。

Q7: 800G、1.6T 中硅光比例的渗透趋势?

A7: 硅光比例会持续提升,主要产品都会采用硅光方案,具体比例不方便量化。

O8: 明年 3.2T 产品是否有望推出?

A8: 目前尚未看到相应需求,预计 2026-2027 年期间客户在 Scaleout 场景下的核心需求仍为 1.6T 和 800G。

Q9: 如何看待 Scale-up 场景下的光模块需求?

A9: Scale-up 的带宽需求增长非常快,可能达到 Scale-out 带宽需求的十倍。CSP 客户正推进 ASIC 芯片在 Scale-up 的应用,同时希望用以太网技术实现柜内芯片和板卡间的光连接,由此产生了对光连接解决方案的需求。目前相对可行的方案包括 LPO、XPO 和 NPO 等,预计2027年有望看到应用和部署。

Q10: 800G、1.6T 产线的固定资产回收期大概多久?

A10: 不同速率的产品回收期不一样。800G 产线回收期较短,约 2-2.5 年。1.6T 的具体数据暂不明确,预估与800G 回收期差异不大。

	四、管理层总结
	随着算力和 AI 数据中心硬件需求的增长,行业需求呈现高景气度,2026 年大客户需求指引明确,预计 2027 年,1.6T 更大规模上量、Scale-up 的光连接方案和全光交换机方案等产业趋势也将逐步显现。公司将全力准备,把握产业机会,推动营收与利润规模再上台阶。 五、会议结束。
	交流过程中,公司参会人员严格遵守有关制度规定,没有出现未公 开重大信息泄露等情况。以上会议纪要内容不代表公司的盈利预测和业 绩指引,请投资者注意投资风险并谨慎投资。
日期	2025年10月30日